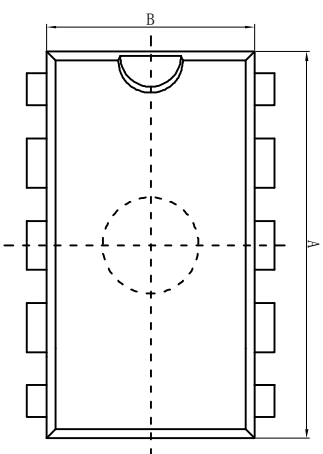
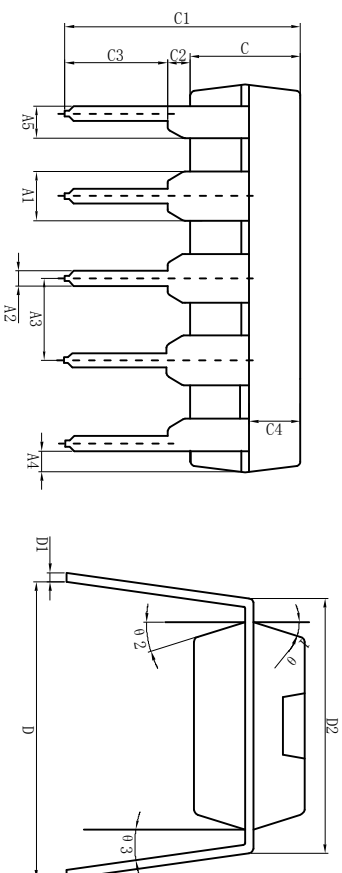




气派科技股份有限公司  
China Chippacking Technology Co., Ltd

标注	尺寸		标注	尺寸	
	最小 (mm)	最大 (mm)		最小 (mm)	最大 (mm)
A	11.75	11.95	C2	0.50TYP	
A1		1.524TYP	C3	3.25	3.35
A2	0.41	0.51	C4	1.47	1.57
A3	2.51	2.52	D	8.20	8.80
A4		0.51TYP	D1	0.249	0.259
A5		0.99TYP	D2	7.60	7.90
B	6.10	6.30	01	17° TYP4	
C	3.20	3.40	02	17° TYP4	
C1	7.18	7.38	03	5° TYP	



制图	石艳	12.05.10	名称	生效日期	
审核			D1P10	等级标记	重量
批准			封装产品图		比例
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页
镀涂			C-01-017		
			版次	D	

深圳市气派科技股份有限公司  
SHENZHEN CHIPPACKING TECH. CO., LTD